

INTERMOLD / 金型展 / 金属プレス加工技術展/AM EXPO

2027年開催 出展申込の受付開始

開催テーマ

「技術をつなぎ、価値を創る—技術提案で切り拓く新たな市場—」

来年4月に開催する金型・プレス加工を主体とした金属・樹脂加工技術の専門展「INTERMOLD/金型展/金属プレス加工技術展」と、積層造形をメインテーマとした展示会「AM EXPO」の出展募集を開始しました。2027年は東京ビッグサイト1拠点での開催となり、国内外の課題を解決する可能性を持つ技術を日本の中心部で披露します。特に"防衛"や"電子部品"といったこれからの時代に必要不可欠な技術を特別企画として実施。合わせて4月以降の本格的な暑さを乗り切るための"熱中症"対策製品も展示予定です。

加えて、2027年4月のINTERMOLD開催期間中には、アジア金型工業会協議会（FADMA）国際会議も日本で開催され、中国・韓国・タイ・インド・香港の金型工業会関係者が一堂に会します。INTERMOLDではこれらのメンバーによる会場視察を予定しており、アジア各国の有力な金型業界関係者へ直接アピールできる絶好の機会となります。

10月末までの申込で出展料が10%OFFになる"早期割引"や、本展へ初めて出展する企業へ向けた"初出展割引"といった出展サポート制度も充実しています。12月末まで出展申込を受け付けていますので、技術で新規案件や顧客獲得を目指す方はぜひご出展ください。

出展効果UPに向け、6つの特別出展企画を実施

NEW

■防衛・宇宙・航空機部品開発フェア

防衛・宇宙・航空分野に特化し、高精度部品製造技術をアピール。民生とのデュアルユース領域にも触れながら、新規参入とビジネス拡大を後押しします。

○出展対象

精密機械加工・難削材加工、精密金型・プレス加工メーカー、宇宙・航空部品製造メーカー、複合材・軽量化材料メーカー
表面处理・特殊加工企業(耐熱・耐腐食・低摩擦など機能性付与技術)、AM・先端製造・試作企業(少量多品種・高付加価値製造)



■プラスチック部品製造技術フェア

プラスチック成形と金型加工を軸に、樹脂素材や成形技術を発信。次世代素材とあわせて、関連業界へ具体的な活用を提案いたします。

○出展対象

成形機（射出成形機、押出成形機、ブロー成形機など）、周辺装置（原料混合・供給装置ほか）、金型関連（温度調節機、ホットランナー装置、CAE、センサーなど）、原材料・添加剤、表面加工・コーティング、試作加工受託 など



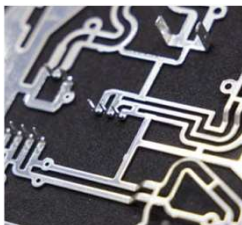
NEW

■電子部品製造技術フェア

半導体需要の拡大を見据え、本展への来場者のおよそ45%を占める電子部品製造分野をテーマに、新規案件獲得や異業種マッチングの促進を図ります。

○出展対象

精密加工・金型(コネクタ端子/リードフレーム/精密プレス金型、MEMS/センサ部品/光学部品/微細金型、医療機器部品)
樹脂・複合成形(コネクタハウジング/絶縁部品/高周波対応部材)
放熱・機能部材加工(ヒートシンク/パワー半導体関連構造)



■自動車部品製造技術フェア

EV化・軽量化が進む自動車業界へ次世代加工・素材・技術を手PR。大手メーカーやサプライヤーにご提案いたします。

○出展対象

自動車部品メーカー、自動車部品サプライヤー、機能性部品製造技術、部品製造設備工作機械・工作機器・工具・治具・精密測定器・試験装置・検査装置、高機能素材・高機能部材、共同受注・開発グループ、企業連携・産学連携グループ



NEW

■熱中症対策フェア

ものづくり現場環境を改善するアイテムを、来場者である製造業関係者へ効果的にPRします。

○出展対象

熱中症計、空調機器、業務用扇風機、局所冷房・換気、作業時間管理システム、工場の断熱・遮熱・冷却関連部材、AI・見守りシステム、計測・センサー、飲料(スポーツドリンク、経口補水液)、食品(飴、サプリメント)、衣服、シェード、遮熱シート、冷却スプレー、など



■製造業DX・AI・ロボット活用フェア

人手不足対策・生産最適化・業務効率化を求める製造現場へ、最新製品や導入効果を紹介いたします。

○出展対象

産業用ロボット、ヒューマノイド、システムインテグレーション、画像解析ソフト、データ解析、予知保全、メンテナンス、IoTソリューション、監視、防犯カメラ、作業管理システム、PLM/PDM、MES(製造実行システム)、ERP(基幹資源計画)、MRP(資材所要量計画)、SCADA(監視制御システム)、WMS(倉庫管理システム)、生産管理システム など



特別出展企画の詳細はこちら

<https://www.intermold.jp/fair/>

各種割引プラン実施中!

※INTERMOLD/金型展/金属プレス加工技術展のみ

出展計画に合わせて活用可能な3つの料金プランを「INTERMOLD/金型展/金属プレス加工技術展」と「AM EXPO東京」それぞれご用意しました。現在、期日までの出展申込で出展料が割引になる「早期割引」のほか「INTERMOLD/金型展/金属プレス加工技術展」へ初出展の企業を応援する「初出展割引」など出展料がお得になるプランを実施中。

INTERMOLD / 金型展 / 金属プレス加工技術展

小間タイプ	Aタイプ スペースのみ	Bタイプ 基礎装飾・ 設備付き	Cタイプ 基礎装飾・ 設備付き
出展料金 (1小間9㎡あたり) ※1	473,000円 (税込)	627,000円 (税込)	704,000円 (税込)

※1 主催団体の正会員・賛助会員は別途料金プランあり

▼出展料・小間仕様・割引の詳細はこちらから
<https://www.intermold.jp/exhibitor/>

▼早期申込割引
 出展料金10%OFF 2026年10月31日まで

▼初出展割引
 出展料金 5%OFF (早期割引との併用可、一般のみ)

10月末までの申込で出展料が最大15%OFF
 ※早期申込と初出展申込併用の場合

AM EXPO東京

小間タイプ	日本AM 協会ブース※2	Aタイプ スペースのみ	Bタイプ 9㎡パッケージ タイプ
出展料金※1	正会員 330,000円 (税込) 賛助会員 363,000円 (税込)	935,000円 (税込)	627,000円 (税込)

※1 日本AM協会の正会員・賛助会員は別途料金プランあり
 ※2 日本AM協会ブースは協会会員のみ対象です

▼出展料・小間仕様の詳細はこちらから
https://www.intermold.jp/am_expo/

**▼INTERMOLD / 金型展 / 金属プレス加工技術展/AM EXPO
 最終申込締め切り
 2026年12月23日まで**

開催概要

INTERMOLD 2027 金型展2027 金属プレス加工技術展2027

- 名称：INTERMOLD 2027 (第38回金型加工技術展) / 金型展2027/ 金属プレス加工技術展2027
- 会期：2027年4月14日(水)～16日(金) 10:00～17:00
- 会場：東京ビッグサイト (東京都江東区有明3-11-1)
- 主催：【INTERMOLD / 金型展】(一社)日本金型工業会
 【金属プレス加工技術展】(一社)日本金属プレス工業協会
- 運営：インターモールド振興会
- 公式サイト：<https://www.intermold.jp/>



AM EXPO東京

ADDITIVE MANUFACTURING EXPO TOKYO

- 名称：AM EXPO 東京
- 会期：2027年4月14日(水)～16日(金) 10:00～17:00
- 会場：東京ビッグサイト (東京都江東区有明3-11-1)
- 主催：(一社)日本AM協会
- 共催：インターモールド振興会
- 公式サイト：https://www.intermold.jp/am_expo/



※画像は2026年開催のAM EXPO名古屋の様子です。

■お問い合わせ インターモールド振興会 担当：七堂、橘
 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-1-7 TEL：06-6944-9911 E-mail：infoin2027@tvcoe.co.jp
 ★ロゴデータなどはこちらからダウンロードいただけます ▶ <https://www.intermold.jp/press/>